

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技

公告编号:2013-038

## 深圳丹邦科技股份有限公司

## [2013]半年度报告摘要

## 1.重要提示

(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

□ 公司简介

股票简称	丹邦科技	股票代码	002618
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈瑞洁	无	
电话	0755-26511518, 26981518	无	
传真	0755-26981518-8518	无	
电子信箱	msj@danbang.com	无	

## 2.主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	118,093,183.53	112,858,888.18	4.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,489,018.34	21,997,324.67	-6.86%
扣除非经常性损益的净利润(元)	15,552,625.30	20,678,326.21	-24.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,062,475.27	47,096,844.29	38.15%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.3%	2.45%	-0.15%
报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	1,373,990,658.55	1,293,037,007.93	6.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	897,880,157.68	882,986,790.58	1.69%

2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 8,612

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	45.79%	73,116,000	73,116,000	
深圳丹邦科技股份有限公司	境内非国有法人	13.59%	21,600,000	21,600,000	
金元证券股份有限公司	境内非国有法人	1.81%	2,892,700	0	
中国建设银行-信达聚盈	其他	1.71%	2,742,045	0	
长盛景华景泰股权投资基金	境外自然人	1.25%	2,004,000	0	
中国农业银行-中邮心诚	其他	1.25%	2,001,900	0	
长盛景华景泰股权投资基金	其他	1.18%	1,888,849	0	
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	1,149,967	0	
中国农业银行-中邮心诚优	其他	0.69%	1,099,905	0	
势景华景泰股权投资基金	其他	0.62%	999,925	0	
全国社保基金六二组合	其他	0.62%	999,925	0	

3) 战略股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

## 3.管理层讨论与分析

(1) 概述

2013年上半年,公司经营管理层带领员工紧紧围绕董事会年初

制定的经营目标,稳步推进各项工,在保持原有业务稳定的

同时,按计划推进募投项目的建设,基本完成了设备验收、人员培训

等准备工作,为下半年按期投产做好了准备。

报告期内,公司FPC、COF柔性封装基板及COF产品等各项业务

发展基本稳定。2013年上半年实现营业收入118,093,183.53元,同比

增长4.64%;实现净利润20,489,018.34元,比上年同期下降3.0%;实现归

属于上市公司股东的净利润20,489,018.34元,比上年同期下降

6.86%。截止2013年6月30日,公司资产总额1,373,990,658.55元,归属于

股东的净资产897,880,157.68元,资产负债率34.65%,经营活动中

产生的现金流量净额65,062,475.27元,公司资产质量良好,财务状

况健康。

2) 2013年上半年主要工作回顾

1) 大力推进募投项目的建设工作

报告期内,公司基本完成了所有设备的安装调试工作,环保设施

初步验收合格,取得了排污许可证,培训了一批工人,为下半年的投

产奠定了基础。

2) 极力推动02重大专项项目及其他技术研发工作

“柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目,已按任务合

书完成各时间节点的研发任务,可以完成柔性封装基板的小批量生

产。

3) 大力开拓市场

报告期内,公司结合新厂的建设进度,大力开拓市场,向新老客

户加强对产品的提供,新技术的开发,进一步增强了客户对品质保

护的信心及合作意向。

4) 行业竞争格局和发展趋势

今年以来,由于下游行业的激烈竞争导致的商品市场的不确定

因素,给按定制化方式产销的FPC和COF厂商带来不小的挑战,特

别是对企业的反应速度及风险控制能力提出了更高的要求;另一方面,

国际市场的进一步发展导致的优胜劣汰,使市场竞争更加激烈。

5) 公司未来的发展战略

1) 完善产业链结构

公司的主要主导产品包括FPC、COF柔性封装基板、COF产品,且

生产上述产品的企业FCCL也均为公司自身进行配套生产,公司目前

已形成了“FCCL→FPC”、“FCCL→COF柔性封装基板→COF产品”的较

为完整产业链。公司已启动向特定对象非公开发行股票用于投资

微电子高性能聚酰亚胺酰胺研究与产业化项目”,研发与生产微电子高级

性能聚酰亚胺薄膜(PI膜),而PI膜是生产FCCl的重要原料之一。该项

目顺利实施后,公司的产业链将进一步向上游延伸,最终形成“PI

膜→FCCl→FPC”、“PI膜→FCCl→COF柔性封装基板→COF产品”的

更加完善的产业链结构。

2) 形成以材料技术带动深加工技术的局面

公司PI膜项目实施后,一方面能够通过对源头PI膜、FCCl生产的

控制,进一步提升FPC、COF柔性封装基板及COF产品等产品的质量,

进而推动整个产品线的升级,另一方面,终端COF产品的生产与销售

有助于公司更好的了解市场发展趋势,从而能够进行更有针对性的

研发。减少研发从实验室到产业化的不确定性,缩短产品及工艺改良

周期。因此公司将通过PI膜项目的实施,形成材料技术带动深加工技

术的局面,进一步提升产品品质,缩短产品及工艺改良周期,最终不

断地提升公司产品的竞争力。

3) 综上所述,公司将坚持技术领先的宗旨,加强在材料、高密度柔

性封装基板及方面的研发投入,同时向产业链上游延伸,进一步拓

宽市场领域,在技术及成本方面保持竞争优势。

4) 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发

生变化的情况说明

不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

深圳丹邦科技股份有限公司

董事长:刘萍

2013年8月19日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2013-035

深圳丹邦科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第

十六次会议通知于2013年8月18日以电子邮件或电话等方式发出,

会议应出席董事5人,实际参加董事5人。本次会议由董事长刘萍先生主

持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案:

1) 《关于2013年半年度报告及摘要的议案》

2013年半年度报告全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn);2013年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:票同意,0票反对,0票弃权。

2) 《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案

《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文

刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3) 《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

说明

不适用

4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的

说明

不适用

5) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发

生变化的情况说明

不适用

6) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

7) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的

说明

不适用

8) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

9) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

10) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

11) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

12) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用